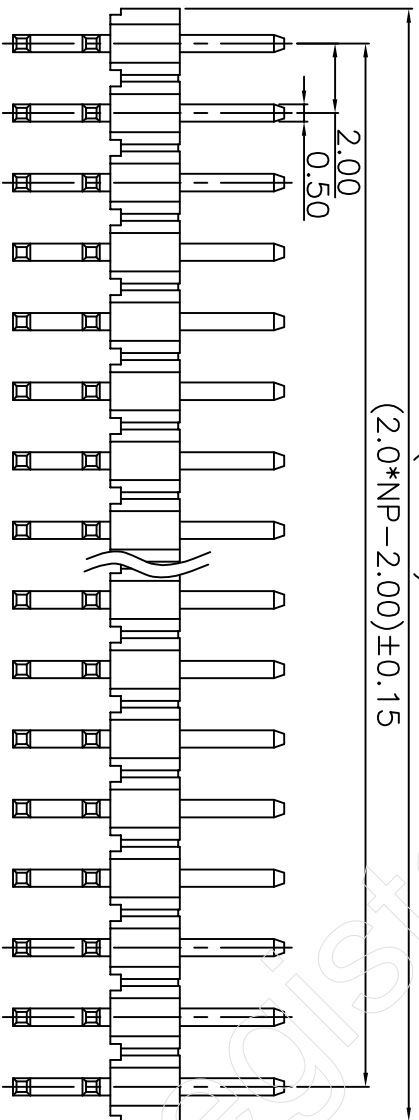
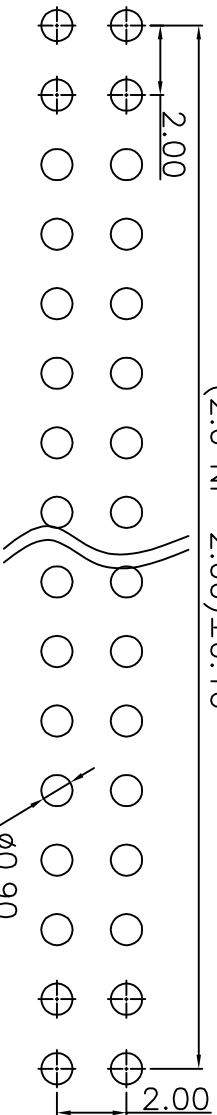


$(2.0*NP) \pm 0.30$

$(2.0*NP) \pm 0.15$



$(2.0*NP - 2.00) \pm 0.10$

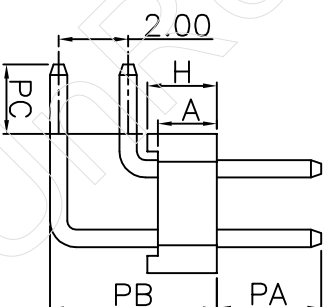


PCB LAYOUT

版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

1. Current Ratings: 2Amps
2. Insulation Resistance: 5000 M Ω min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 m Ω max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: As follows
8. Plated: As follows



末标公差尺寸	公差标准	角度	度
.0	± 0.25	$0.^\circ$	$\pm 3^\circ$
.00	± 0.20	$.0^\circ$	$\pm 2^\circ$
.000	± 0.10	$.00^\circ$	$\pm 1^\circ$

深圳市永连旺电子有限公司

品名	材料	制料	图核	图核	图核	图核	图核	图核	图核
排针PH2.0 双排 2XNP 90度 系列									
文件编号	比例	单位	mm	核	页码	1/4	尺码	A4	
	1:1								